

연수 제안서

연구 분야	고분자 전자소재 (스트레처블 전자소재)
연구 과제명	자유형상 플랫폼 소프트소재
연수 제안 업무	신축성 전자소재, 소자 제조 및 분석
<p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2021. 3.1 ~ 2022. 2. 28</p> <p>- 연수 내용 : 스트레칭이 가능한 전도성 전극에 대한 기존의 미진한 연구를 보완하기 위한 채용으로 기존 연구결과를 정리하고 새로운 실험결과를 더하여 연성 전자재료에 대한 보완 연구</p> <ul style="list-style-type: none">- 신축성 전극 제조 및 특성분석- 신축성 소재를 응용한 디바이스 제작 및 특성분석- 상기 소재를 이용한 웨어러블 디바이스 제작	
소속 부 서 : 소프트융합소재연구센터	
연수 책임자 : 홍 재 민	